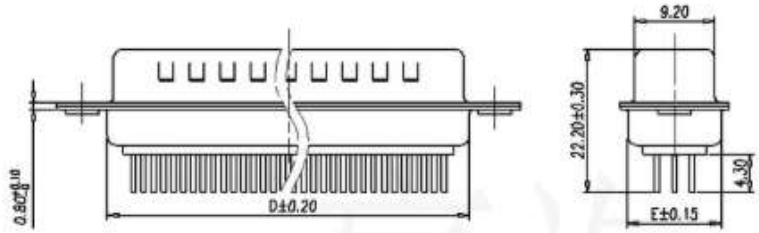
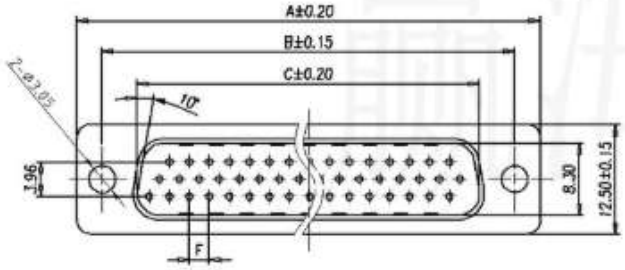
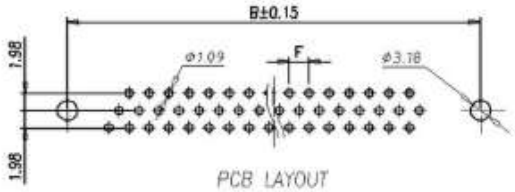
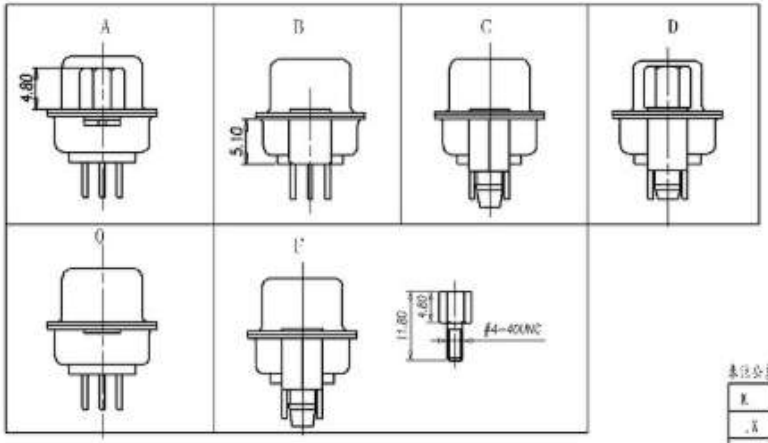






PCB LAYOUT

Installation



DIM \ PIN	HDP15P	HDP26P	HDP44P	HDP62P
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.90	25.25	38.95	55.40
D	19.20	27.50	41.10	57.30
E	10.80	10.70	10.70	10.80
F	2.29	2.29	2.29	2.41

技术要求：

1. 材料：
   胶体：PBT+30%GF,UL94V-0，白色
   引脚材料及镀层：黄铜，镀金
   外壳材料及镀层：SPCC，前壳镀Ni 1.0μm,后壳镀Sn 3~5μm
2. 电气性能：
   额定电流：3A
   耐电压：1000Vr.m.s,1mA，60s
   绝缘电阻：≥5000MΩ
   接触电阻：≤15mΩ
3. 机械性能：
   插入力：≤2.0N/pin
   拔出力：≥0.2N/pin
   机械寿命：2500次
4. 环境参数
   工作温度：-40℃~+100℃
   湿　　度：≤93%（40℃时）
   可焊接热：260℃±5℃，10s
5. 包装和储存
   包装方式：吸塑盘、大外箱
   储存条件：环境温度-10℃~+40℃
   相对湿度在80%以下
6. 安装方式：PCB板焊接方式安装。
7. 产品环保信息
   RoHS符合性：符合欧盟RoHS

未注公差见下表：

.X	±0.50	X°	±3°
.XX	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		Cy	2010.06.09	
审核		Liubo	2010.06.10	
工艺		Zcy	2010.06.11	
标准化		Life	2010.06.12	
批准		Leo	2010.06.14	

D-SUB高密度车针弯插62PIN公

GHDR62M-90

投影标记	材料	重量	比例
	A0		

共1张　第1张

东莞市赢海电子有限公司